

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number : 2002-018559

(43) Date of publication of application : 22.01.2002

(51)Int.Cl. B22D 11/115
B22D 11/04
B22D 11/11
B22D 27/02

(21)Application number : 2000-205619

(71)Applicant : NIPPON STEEL CORP

91

IWAI KAZUHIKO
ASAII SHIGEO

(22) Date of filing : 06.07.2000

(72)Inventor : IWAI KAZUHIKO

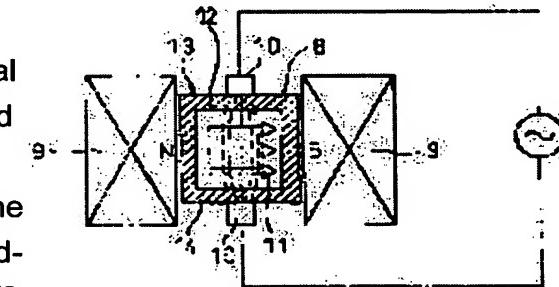
ASAI SHIGEO
TAKAMURA TOMOYUKI
KAWAI SATORU
TAKEUCHI EIICHI
SASAI KATSUHIRO

(54) METHOD FOR CASTING CAST SLAB OR CAST BLOCK HAVING FINE SOLIDIFIED STRUCTURE AND ITS CASTING APPARATUS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for casting a cast slab and a cast block having fine solidified structure by using electromagnetic force, and its casting apparatus.

SOLUTION: Static magnetic field having a prescribed intensity (desirably, ≥ 0.1 T) is impressed to molten metal and also, AC current having ≥ 1 Hz frequency is supplied so that the current component in the perpendicular direction to the static magnetic field direction exists in the range exceeding a prescribed distance (δ) from the solid-liquid interface to the solidifying direction. Then, $\delta = 4v^{1/3}$ (v : solidified velocity (mm/min)).



THIS PAGE BLANK (USPTO)

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2002-18559

(P2002-18559A)

(43) 公開日 平成14年1月22日 (2002.1.22)

(51) Int.Cl.⁷
B 22 D 11/115

識別記号

F I
B 22 D 11/115

テ-ヨ-ト^{*} (参考)
Z 4 E 0 0 4
U

11/04 3 1 1
11/11
27/02

11/04 3 1 1 J
11/11 D
27/02 A

審査請求 未請求 請求項の数11 O.L (全 8 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2000-205619 (P2000-205619)

(22) 出願日 平成12年7月6日 (2000.7.6)

特許法第30条第1項適用申請有り 平成12年3月1日
社団法人日本鉄鋼協会発行の「材料とプロセス VO
1. 13 No. 1」に発表

(71) 出願人 000006655
新日本製鐵株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6番3号

(71) 出願人 500226960

岩井 一彦
愛知県名古屋市千種区千代が丘108-907

(71) 出願人 591026300

浅井 滋生
愛知県名古屋市緑区鳴海町薬師山112番地

(72) 発明者 岩井 一彦

愛知県名古屋市千種区千代が丘108-907

(74) 代理人 100077517

弁理士 石田 敬 (外3名)

最終頁に続く

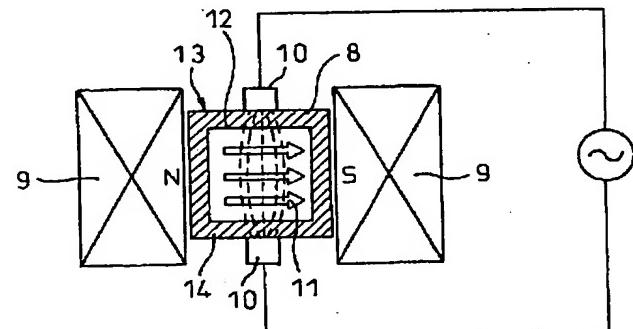
(54) 【発明の名称】 微細な凝固組織を有する鉄片または鉄塊の鋳造方法及びその鋳造装置

(57) 【要約】

【課題】 電磁気力を用い、微細な凝固組織を有する鉄片および鉄塊を鋳造する方法及びその装置を提供する。

【解決手段】 溶融金属に、所定の強さ（好ましくは0.1 T以上）の静磁場を印加するとともに、周波数1 Hz以上の交流電流を、固液界面から凝固方向へ所定の距離（δ）を超える領域にて、静磁場方向に対して垂直な方向の電流成分が存在するように通電する。なお、 $\delta = 4 \cdot v^{1/3}$ (v : 凝固速度 (mm/min)) である。

図 7



【特許請求の範囲】

【請求項1】 鋳片または鋳塊の鋳造方法において、溶融金属に、所定の強さの静磁場を印加するとともに、周波数1Hz以上の交流電流を、固液界面から凝固方向へ所定の距離(δ)を超える領域にて、静磁場方向に対して垂直な方向の電流成分が存在するように通電することを特徴とする微細な凝固組織を有する鋳片または鋳塊の鋳造方法。

【請求項2】 前記所定の強さの静磁場が、0.1T以上の静磁場であることを特徴とする請求項1記載の微細な凝固組織を有する鋳片または鋳塊の鋳造方法。

【請求項3】 前記所定の距離(δ)が下記式δで表されることを特徴とする請求項1または2記載の微細な凝固組織を有する鋳片または鋳塊の鋳造方法。 $\delta = 4 \cdot v^{1/3}$ (v:凝固速度(mm/min))

【請求項4】 前記所定の距離(δ)が10mmであることを特徴とする請求項3記載の微細な凝固組織を有する鋳片または鋳塊の鋳造方法。

【請求項5】 前記静磁場を、固液界面を含めて印加することを特徴とする請求項1、2または3記載の微細な凝固組織を有する鋳片または鋳塊の鋳造方法。

【請求項6】 前記所定の距離(δ)を超える領域が、鋳型内の溶融金属に連続する鋳型外の溶融金属内の領域であることを特徴とする請求項1、2または3記載の微細な凝固組織を有する鋳片または鋳塊の鋳造方法。

【請求項7】 前記鋳片または鋳塊の鋳造方法が、鋳片を連続的に鋳造する連続鋳造方法であることを特徴とする請求項1、2、3または6記載の微細な凝固組織を有する鋳片または鋳塊の鋳造方法。

【請求項8】 鋳塊を鋳造する鋳造装置において、鋳型の一対の側面に、鋳型内の溶融金属に静磁場を印加する静磁場装置を設けるとともに、他の一対の側面に、固液界面から凝固方向へ所定の距離(δ)を超える領域にて、静磁場方向に対して垂直な方向の電流成分が存在するように通電する通電装置を設けたことを特徴とする鋳塊鋳造装置。

【請求項9】 前記所定の距離(δ)が、下記式δで表されることを特徴とする請求項8記載の鋳塊鋳造装置。 $\delta = 4 \cdot v^{1/3}$ (v:凝固速度(mm/min))

【請求項10】 鋳片を連続的に鋳造する鋳造装置において、鋳型の一対の側面または側面下部に、鋳型内の溶融金属に静磁場を印加する静磁場装置を設けるとともに、他の一対の側面または側面下部に、固液界面から凝固方向へ所定の距離(δ)を超える領域にて、静磁場方向に対して垂直な方向の電流成分が存在するように通電する通電装置を設けたことを特徴とする連続鋳造装置。

【請求項11】 前記所定の距離(δ)が、下記式δで表されることを特徴とする請求項10記載の連続鋳造装置。 $\delta = 4 \cdot v^{1/3}$ (v:凝固速度(mm/min))

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、微細な凝固組織を有する鋳片または鋳塊を鋳造する方法とその装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】一般に、金属材料において、その組織を微細化すれば、機械的特性に限らず諸特性が向上することが知られている。そのため、所望の特性を得るために、金属材料のベース組織となる鋳造組織を微細化する方法や、加工・熱処理等の手段を用いて微細組織を得る方法が、数多く提案されている。

【0003】しかし、凝固組織の段階から組織を微細化できれば、更なる特性の向上が期待される。溶融金属を鋳造する際、凝固組織を微細化する方法には、冷却能の大きい鋳型を用いる方法、溶融金属中に微細化剤を添加する方法、さらに、凝固時に振動、攪拌を加える方法等がある。

【0004】通常、鋳片または鋳塊の凝固組織は、柱状晶、柱状晶とその中央部の等軸晶、または、ほとんど等軸晶からなるが、これらの組織を微細化するため冷却能の大きい鋳型を用いても、冷却能は凝固組織の表層にしか及ばないので、鋳造組織を微細化できる程度に限界がある。また、溶融金属に微細化剤を添加する方法においては、微細化剤として、最終製品としての機械的特性に悪影響を及ぼさない種類、粒径のものを選択しなければならないうえ、得られる微細化効果自体が不安定であり、同様に、鋳造組織を微細化できる程度に限界がある。

【0005】溶融金属を攪拌する方法は、直接、機械的に攪拌したり、また、電磁気力により流動を起こして攪拌したりして、凝固時の核生成を促したり、成長途上の柱状晶を破壊したりして、凝固組織の微細化を図るものであるが、凝固組織の微細化に限界があることが知られている。また、機械力または電磁気力で溶融金属に振動を加える方法は、同じく、凝固時の核生成を促したり、成長途上の柱状晶を破壊したりして、凝固組織の微細化を図るものであるが、所要の機械的な振動を得るには、装置を大規模なものとせざるを得ず、また、溶融金属が部分的に流動するだけで、振動が凝固界面に伝わり難いという問題点がある。

【0006】溶融金属に振動を加える方法の一つに、低周波磁場を印加する方法があるが、この方法は、大容量の電源が必要となり、装置的に大規模なものとならざるを得ず、また、溶融金属の流動が生じて、所望の振動が得られ難いという問題がある。さらに、溶融金属に静磁場と交流電流を同時に印加し振動させる方法があるが、交流電流の印加によってジュール熱が発生して、凝固界面の温度を上昇させてしまい、凝固核の生成そのものが起り難くなるという問題がある。

【0007】特開平11-90615号公報には、電磁気力をを利用して、溶融金属に直接、高エネルギー振動力を付与し、溶融金属中にキャビテーション(空孔)を生じさせ、その消滅時に発生する衝撃力で金属組織を微細化する方法が開示されている。上記公報記載の方法は、従来の振動、攪拌を加える方法とは異なり、上記キャビテーション(空孔)が消滅する時に発生する衝撃力が、凝固現象、凝固過程に作用を及ぼす(晶出した結晶粒を破碎、分断しつつ凝固させる)ものであり、鋳造組織の微細化に一定の効果が得られるものである。

【0008】しかしながら、上記キャビテーション(空孔)の形成・消滅が生じ、それが核生成に寄与するとのことは、その後実験的に確認されておらず、また、上記公報記載の方法においては、電流により発生するジュール熱が、凝固界面における溶融金属を昇温することになり、凝固界面近傍における核生成に必要な過冷却が失われてしまうという問題点がある。

【0009】近年、省資源、資材コストの低減等の観点から、金属材料には、これまで以上の機械的特性が求められ、そのためには、機械的特性を直接担う結晶組織を、従来のレベル以上に微細化し、強靭なものとすることが不可欠となるが、この要求に答えるには、加工・熱処理後の結晶組織に大きな影響を及ぼす鋳造組織そのものに立ち返り、その鋳造組織を、これまで以上に微細化する必要があるのであり、従来レベル以上の微細な凝固組織を有する鋳片または鋳塊を鋳造することができる技術の出現が強く望まれている。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、溶融金属の内部で、凝固が進行しつつある固液界面以外の場所で振動を生起し、かつ、この振動を効率よく、固液界面近傍の過冷却領域に伝え、そこで核生成を促して多くの凝固核を生成し、凝固組織を微細化することを目的(課題)とする。

【0011】さらに、本発明は、より均一に微細化した凝固組織を有する鋳片または鋳塊を鋳造する方法とその装置を提供することを目的(課題)とする。

【0012】

【課題を解決するための手段】凝固組織を微細化するには、凝固が進行しつつある固液界面近傍の過冷却領域に対し、そこで核生成を促す何らかの作用を及ぼすことが必要となるが、本発明者は、電磁気力と交流電流の相互作用により発生する振動を、上記過冷却液相領域における核生成を促す作用として利用し、凝固組織の微細化を図ることができるのではないかとの発想に至り、Sn-10mass%Pbを用い、次の二つの実験を行った。

(実験1) 図1に実験装置を模式的に示す。溶融Sn-10mass%Pbを収容した耐熱ガラス製矩形容器1(a=25mm, b=40mm, h=35mm)を、超伝導磁石内に設置し、短辺側面近傍に一対の銅製電極2を浸漬し(浸漬深さ

5mm)、鉛直方向に10Tの静磁場Bを印加するとともに、周波数2kHz、90Aの交流電流I(スキンデプス: 8.1mm)を印加し、溶融Sn-10mass%Pbを、電極から離れた方の短辺側面から長手方向(静磁場方向及び電流方向に垂直な方向)に凝固させた。

【0013】図2に、静磁場Bと交流電流I、及び、生じる振動Fの方位関係を示すが、本実験の場合、振動Fは、直接、固液界面近傍の溶融Sn-10mass%Pbに作用することになる。図3に、交流電流を印加せず、静磁場中で凝固させた場合における長手方向垂直断面の凝固組織(a)と、交流電流と静磁場を重畠印加して凝固させた場合における同凝固組織(b)を示す。

【0014】交流電流と静磁場は、固液界面から離れた位置で重畠印加されて、その位置でのみ電磁振動が生じているのにもかかわらず、図3の(b)に示す凝固組織は、交流電流を印加しない場合の凝固組織(a)に比べ、格段に微細化されている。

(実験2) 図4に実験装置の断面を模式的に示す。溶融Sn-10mass%Pbを収容した耐熱ガラス製円筒容器3(φ=30mm, h=150mm)を、超伝導磁石内に設置し、容器上部から一対の銅製電極2を浸漬し(浸漬深さ20mm)、鉛直方向(容器の長手方向)に10Tの静磁場Bを印加するとともに、周波数200Hz、100Aの交流電流I(スキンデプス: 25mm)を印加し、溶融Sn-10mass%Pbを、容器底部から鉛直方向(静磁場方向)に凝固させた。

【0015】図5に、交流電流も静磁場も印加せず凝固させた場合における鉛直方向垂直断面の凝固組織(a)と、交流電流と静磁場を重畠印加して凝固させた場合における同凝固組織(b)を示す。静磁場Bと交流電流I、及び、生じる振動Fの方位関係は、図2に示すとおりである。本実験の場合、振動Fは、直接、固液界面に作用せず、かつ、容器内の溶融Sn-10mass%Pbにおいて、電磁振動が起きる範囲は、電極浸漬深さ20mmとスキンデプス25mmを合わせた上部45mm程度のところである(図4、参照)が、図5の(b)に示す凝固組織は、交流電流と静磁場を印加しない場合の凝固組織(a)に比べ、格段に微細化されている。

【0016】このことは、静磁場Bと交流電流Iの相互作用で生じる振動Fの成分が、磁場方向にも伝搬し、固液界面近傍における核生成を促したものと考えられる。本発明者は、以上の実験結果から次の知見を得た。

(a) 静磁場が全体的に印加された溶融金属に、交流電流を、固液界面から所定の距離以上離れた領域にて、静磁場方向に対して垂直に通電し、電磁振動を生起すると、その電磁振動は、固液界面にまで伝搬し、そこで核生成を促す作用をなす。

(b) 溶融金属に、交流電流を、固液界面から所定の距離以上離れた領域にて通電すると、発生するジュール熱は、固液界面にまで伝搬せず、そこで核生成に必要な

溶融金属の過冷却状態が最適に維持される。

【0017】しかし、上記固液界面から所定の距離内の領域、即ち、核生成に必要な溶融金属の過冷却状態を最適に維持するために確保すべき領域は、直接には、凝固速度によって変動するので、本発明者は、さらにこの点について実験を行い、次の知見を得た。

(c) 核生成に必要な溶融金属の過冷却状態を最適に維持するために確保すべき領域は、下記式 δ で示す距離内の領域であり、したがって、固液界面から所定の距離離れた領域は、固液界面から、下記式 δ で示す距離を超える距離にある領域である必要がある。

【0018】

$$\delta = a \cdot v^{1/3} \quad (v : \text{凝固速度 (mm/min)})$$

即ち、溶融金属に交流電流を通電する位置が、固液界面から上記距離 δ の範囲外の領域にあれば、電磁振動が固液界面に伝搬しても、上記通電位置で発生するジュール熱は、固液界面近傍の過冷却領域にまで伝導しないから、溶融金属の過冷却状態が阻害されず、伝搬してきた電磁振動により核生成が促進されることになる。

【0019】逆に、溶融金属に、交流電流を通電する位置が、固液界面から上記距離 δ の範囲内の領域にあれば、電磁振動が固液界面に伝搬しても、上記通電位置で発生するジュール熱により、固液界面近傍における溶融金属の過冷却状態が阻害され、結局、核生成が促進されないという結果になる。上記式 δ における係数 a は、溶融金属の成分組成等により変動するが、本発明者は、 $a = 4$ であることを実験的に確認したので、本発明においては、 $a = 4$ とする。

【0020】本発明は、以上の知見に基づくものであり、その要旨は以下のとおりである。

(1) 鋳片または鋳塊の鋳造方法において、溶融金属に、所定の強さの静磁場を印加するとともに、周波数1Hz以上の交流電流を、固液界面から凝固方向へ所定の距離(δ)を超える領域にて、静磁場方向に対して垂直な方向の電流成分が存在するように通電することを特徴とする微細な凝固組織を有する鋳片または鋳塊の鋳造方法。

【0021】(2) 前記所定の強さの静磁場が、0.1T以上の静磁場であることを特徴とする前記(1)記載の微細な凝固組織を有する鋳片または鋳塊の鋳造方法。

(3) 前記所定の距離(δ)が下記式 δ で表されることを特徴とする前記(1)または(2)記載の微細な凝固組織を有する鋳片または鋳塊の鋳造方法。

$$\delta = 4 \cdot v^{1/3} \quad (v : \text{凝固速度 (mm/min)})$$

(4) 前記所定の距離(δ)が10mmであることを特徴とする前記(3)記載の微細な凝固組織を有する鋳片または鋳塊の鋳造方法。

【0022】(5) 前記静磁場を、固液界面を含めて印加することを特徴とする前記(1)、(2)または(3)記載の微細な凝固組織を有する鋳片または鋳塊の

鋳造方法。

(6) 前記所定の距離(δ)を超える領域が、鋳型内の溶融金属に連続する鋳型外の溶融金属内の領域であることを特徴とする前記(1)、(2)または(3)記載の微細な凝固組織を有する鋳片または鋳塊の鋳造方法。

【0023】(7) 前記鋳片または鋳塊の鋳造方法が、鋳片を連続的に鋳造する連続鋳造方法であることを特徴とする前記(1)、(2)、(3)または(6)記載の微細な凝固組織を有する鋳片または鋳塊の鋳造方法。

(8) 鋳塊を鋳造する鋳造装置において、鋳型の一対の側面に、鋳型内の溶融金属に静磁場を印加する静磁場装置を設けるとともに、他の一対の側面に、固液界面から凝固方向へ所定の距離(δ)を超える領域にて、静磁場方向に対して垂直な方向の電流成分が存在するように通電する通電装置を設けたことを特徴とする鋳塊鋳造装置。

【0024】(9) 前記所定の距離(δ)が、下記式 δ で表されることを特徴とする前記(8)記載の鋳塊鋳造装置。

$$\delta = 4 \cdot v^{1/3} \quad (v : \text{凝固速度 (mm/min)})$$

(10) 鋳片を連続的に鋳造する鋳造装置において、鋳型の一対の側面または側面下部に、鋳型内の溶融金属に静磁場を印加する静磁場装置を設けるとともに、他の一対の側面または側面下部に、固液界面から凝固方向へ所定の距離(δ)を超える領域にて、静磁場方向に対して垂直な方向の電流成分が存在するように通電する通電装置を設けたことを特徴とする連続鋳造装置。

【0025】(11) 前記所定の距離(δ)が、下記式 δ で表されることを特徴とする前記(10)記載の連続鋳造装置。

$$\delta = 4 \cdot v^{1/3} \quad (v : \text{凝固速度 (mm/min)})$$

【0026】

【発明の実施の形態】本発明について、さらに詳細に説明する。本発明の鋳造方法は、溶融金属に、所定の強さの静磁場を印加するとともに、周波数1Hz以上の交流電流を、固液界面から凝固方向へ所定の距離(δ)を超える領域にて、静磁場方向に対して垂直な方向の電流成分が存在するように通電することを特徴とする。

【0027】即ち、本発明の鋳造方法は、静磁場と交流電流の相互作用により生じる振動を、核生成の促進に利用するものであるが、振動を生起する位置を、核生成領域から分離することにより、振動の生起位置で発生するジュール熱が、核生成を促進すべき固液界面近傍に伝導し、溶融金属の過冷却状態を阻害し、その結果、固液界面近傍における核生成機能を損なわないようにすることを基本思想とするものである。

【0028】溶融金属に印加する静磁場の強さは、所要の電磁振動を得るうえにおいて、交流電流の周波数やアンペア数との相関で適宜選択できるが、0.1T未満であると、交流電流の周波数が1Hz以上であっても、交流

電流と静磁場との相互作用で生じる電磁振動が微弱なものとなり、固液界面にまで到達せず、期待する凝固組織の微細化効果が得られない。

【0029】それ故、溶融金属に印加する静磁場の強さは、最低限0.1Tは必要であり、0.1T以上と規定する。交流電流は、周波数1Hz以上の交流電流を使用する。周波数が1Hz未満であると、静磁場の強さが0.1T以上であっても、核生成を促進するのに充分な周波数の電磁振動が得られず、期待する凝固組織の微細化効果が得られない。

【0030】それ故、交流電流の周波数を1Hz以上と規定する。なお、交流電流のアンペア数は、振動の伝搬に必要なエネルギーや、発生するジュール熱の程度を考慮して、適宜設定できるので、本発明では規定しない。静磁場において交流電流を印加する場合、静磁場方向に対して垂直な方向の電流成分が存在すれば、フレミングの左手の法則により振動が発生するから、交流電流の通電方向は、必ずしも静磁場方向に垂直にする必要はない。

【0031】要は、静磁場方向に対して垂直な方向の電流成分が存在するように、交流電流を印加すればよい。また、本発明の铸造方法では、振動を生起する領域と核生成を行わせる領域とを分離しているから、静磁場は、交流電流を印加して振動を励起する領域にのみ印加されればよいが、電磁振動を、核生成を促進する固液界面にまで効率よく伝達せしめるうえでは、固液界面を含む領域も含めて静磁場を印加することが好ましい。

【0032】本発明においては、交流電流を、固液界面から凝固方向へ所定の距離(δ)を超える領域にて印加する。これは、交流電流を印加している領域(振動の生起位置)で発生するジュール熱が、固液界面近傍にまで伝導して、核生成に必須の過冷却状態を阻害することを防止するためである。この所定の距離(δ)を超える領域は、前記知見(c)に示したように、固液界面から、下記式 δ で表す距離を超える領域であることが好ましい。

【0033】

$$\delta = 4 \cdot v^{1/3} \quad (v: \text{凝固速度 (mm/min)})$$

振動が生起する位置が、上記 δ を超える距離、固液界面から離れていれば、該位置で発生するジュール熱により、溶融金属の過冷却状態は阻害されず、固液界面における所要の核生成機能がより適切に維持される。本発明者らの実機操業における調査によれば、最も遅い凝固速度は、従来の連続铸造における凝固において、鋳片表面から100mmの位置における $v = 3 \text{ mm/min}$ であり、この場合、 $\delta = 5 \sim 6 \text{ mm}$ 程度である。また、最も速い双ドラム式連続铸造における凝固においては、 $v = 180 \text{ mm/min}$ であり、この場合、 $\delta = 23 \text{ mm}$ 程度である。

【0034】本発明者は、凝固速度 v を変えて(δ を変

鋳型	厚さ 220mm × 幅 220mm
鋳造速度	2 m/min

えて)、凝固組織を観察した。その結果、上記 δ は、10mmが最適であることを確認した。本発明では、振動を生起する位置と、核生成領域とを分離するが、振動を生起する位置(交流を印加する位置)は、振動を核生成領域に伝搬できる範囲内にあればよいから、上記位置は鋳型内に限定されない。即ち、鋳型外にある溶融金属に静磁場と交流電流を重畠印加して振動を生じさせ、その振動を鋳型内の溶融金属に伝搬するような態様を採用してもよい。

【0035】結局、本発明において、振動を生起する位置(交流電流を印加する位置)は、鋳型の内外を問わず、振動が核生成領域に伝搬できるとの条件下で、溶融金属が存在する領域内で、適宜、選択できる。本発明は、鋳型に溶融金属を注入する铸造に適用できることは勿論のこと、鋳片を連続的に铸造する連続铸造にも適用できる。

【0036】この適用の場合においても、交流電流は、固液界面から凝固方向へ、上記式 δ で表す距離を超える領域にて通電することが好ましい。図6及び図7に、本発明を連続铸造装置に適用した場合の一態様を示す。図6は、冷却鋳型4の下部に電磁石9を備えた連続铸造装置の縦断面である。図7は、A-A'線での横断面である。

【0037】溶鋼7が浸漬ノズル5から連続铸造鋳型内に供給され、パウダー6で覆われた溶鋼7は凝固シェル8を形成しつつ鋳片13となり下方に引き抜かれるが、このとき、凝固シェル8内部に存在する溶鋼7には、冷却鋳型4の下部に設けられた電磁石9により、磁力線11で示す静磁場を印加するとともに、この静磁場内で、凝固シェルに、鋳片中央部で接する電極10により、交流電流を静磁場方向に直角に通電し、電流フラックス12を印加する。

【0038】磁力線11と電流フラックス12との相互作用で生じる振動が、周囲の凝固シェル8と未凝固の溶鋼7が形成する固液界面14に伝搬し、固液界面14近傍の過冷却領域での核生成を促進する。電極10から通電する交流電流の一部は、凝固シェル8を通じて流れますが、その量は微小であり、発生するジュール熱も微小である。それ故、固液界面14近傍での過冷却状態は全く阻害されない。

【0039】以下に、本発明の実施例を示す。

【0040】

【実施例】質量%で、C: 0.1%、Mn: 0.5%、Si: 0.2%、P: 0.02%、S: 0.01%、Al: 0.03%を含む高炭素鋼の溶鋼を、図6及び図7に示す連続铸造装置を用い、下記の铸造条件で連続铸造し、その凝固組織を観察した。

直流磁場 鎔型直下(メニスカスから1m下)、0.3T
 電流 100A
 電流周波数 50Hz

上記鋳造条件で得られた鋳片の垂直断面凝固組織(鋳片中央部)を、図8に示す。また、同じ条件の連続鋳造鋳型を用い、静磁場及び交流電流ともに印加しないで連続鋳造した鋳片の垂直断面凝固組織(鋳片中央部)を図9に示す。

【0041】図8に示す凝固組織は、図9に示す凝固組織に比べ、格段に微細化されている。

【0042】

【発明の効果】本発明によれば、微細な凝固組織を有する鋳片または鋳塊を製造することができる。凝固組織が微細であるから、これを加工・熱処理して得られる結晶組織もより一層微細なものとなり、金属材料の機械的特性等を格段に高めることができる。

【0043】したがって、本発明は、金属材料を用いる技術、産業の発展に寄与するところが大きいものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】実験装置を模式的に示す図である。

【図2】静磁場Bと交流電流I、及び、生じる力Fの方位関係を示す図である。

【図3】溶融Sn-10mass%Pbを、交流電流を印加せず、静磁場中で凝固させた場合における長手方向垂直断面の凝固組織(a)と、交流電流と静磁場を重畠印加して凝固させた場合における同凝固組織(b)を示す図である。

【図4】他の実験装置を模式的に示す図である。

【図5】溶融Sn-10mass%Pbを、交流電流も静磁場も印加せず凝固させた場合における鉛直方向垂直断面の凝固組織(a)と、交流電流と静磁場を重畠印加して凝固させた場合における同凝固組織(b)を示す図である。

【図6】本発明の連続鋳造装置の縦断面を示す図である。

【図7】図6のA-A'線での横断面を示す図である。

【図8】本発明で得られた鋳片における垂直断面の凝固組織(鋳片中央部)を示す図である。

【図9】磁場及び電流を印加しない連続鋳造鋳片における垂直断面の凝固組織(鋳片中央部)を示す図である。

【符号の説明】

1…耐熱ガラス製矩形容器

2…銅製電極

3…耐熱ガラス製円筒容器

4…冷却鋳型

5…浸漬ノズル

6…パウダー

7…溶鋼

8…凝固シェル

9…電磁石

10…電極

11…磁力線

12…電流フラックス

13…鋳片

14…固液界面

【図1】

図1

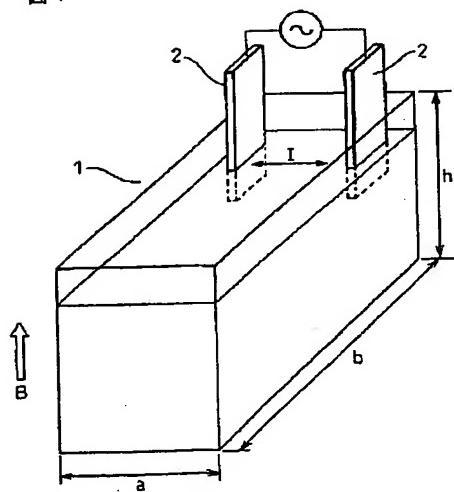
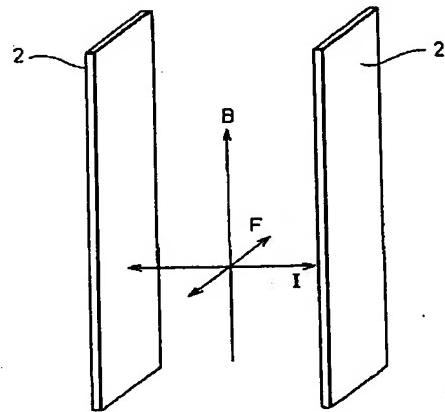
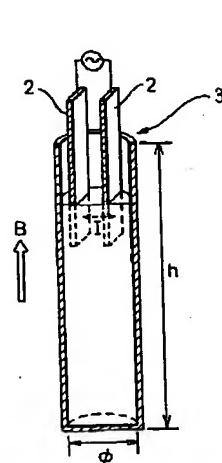


図2



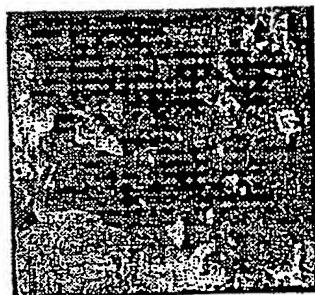
【図2】

【図4】

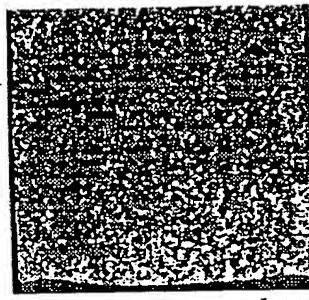


【図3】

3



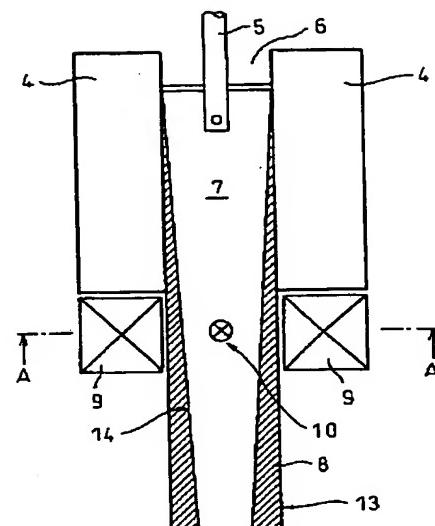
(a) $I=0, B=10T$



(b) $I=90\text{A}$ (2kHz), $B=10\text{T}$

〔図6〕

四 6

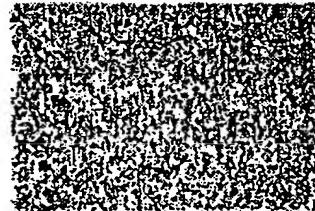


〔図5〕

5



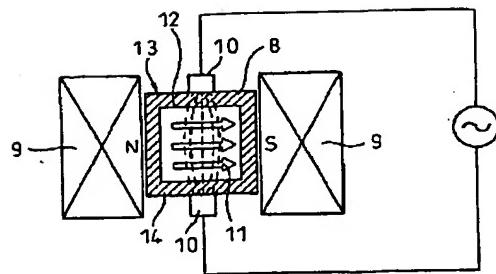
(a) I = 0, B = 0



(b) I=100A(200Hz), B=10T

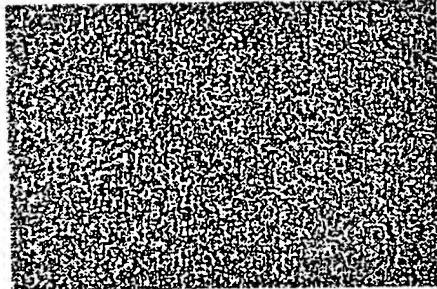
【图7】

7



【図8】

図 8



(実寸)

(B=0.3T, I=100A)

【図9】

図 9



(実寸)

(B=0T, I=0A)

フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁷

B 22 D 27/02

識別記号

F I

U

マーク (参考)

B 22 D 27/02

(72) 発明者 浅井 滋生

愛知県名古屋市緑区鳴海町薬師山112番地

(72) 発明者 高村 智之

愛知県西加茂郡三好町大字筋生字水洗21-

9

(72) 発明者 川合 哲

愛知県尾西市小信中島字東鶴平7-1

(72) 発明者 竹内 栄一

兵庫県姫路市広畠区富士町1番地 新日本
製鐵株式会社広畠製鐵所内

(72) 発明者 笹井 勝浩

千葉県富津市新富20-1 新日本製鐵株式
会社技術開発本部内

F ターム(参考) 4E004 AA09 MB11